This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-129261

(43)Date of publication of application: 09.10.1981

(51)Int.CI.

CO9D 3/16

CO8L 83/04

(21)Application number: 55-032735

F 000705

(71)Applicant:

HITACHI LTD

HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

17.03.1980

(72)Inventor:

NAKATANI MITSUO

SHOJI FUSAJI

WATANABE TAKESHI SUDO RYOICHI YOKONO ATARU

ISOGAI TOKIO MATSUYAMA HARUHIKO

AZUMA KAZUFUMI

(54) THIN FILM-FORMING COATING LIQUID COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the titled compsn. which produces a good coating film which has a uniform thickness and is pinhole-free, and is suitable for use in the production of an insulating coating film, an oriented film, etc., by adding a specified amount of dimethylpolysiloxane to a soln. consisting of a ladder type organosilicon polymer and a solvent.

CONSTITUTION: 0.01W10wt% Dimethylpolysiloxane (C) is blended with a soln, consisting of 0.5W20wt% ladder type organosilicon polymer (A) having phenyl group [e.g. a polyphenylsilsesquioxane having a relative viscosity (in 1wt% benzene soln, at 30° C) of 1.1W3.0] and 99.5W80wt% solvent (B) having a b.p. of not lower than 180° C. By the blending of dimethylpolysiloxane, a coating film which is pinhole—free and has a uniform thickness, can be obtd. when the compsn is coated on the surfaces of glass, SiOx and metal oxides by printing method.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office.

(9) 日本国特許庁 (JP)

. 00 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-129261

⑤ Int. Cl.³C 09 D 3/16C 08 L 83/04

識別記号

庁内整理番号 7455-4 J 7019-4 J 砂公開 昭和56年(1981)10月9日発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈薄膜形成用塗布液組成物

郊特 · 願 昭55-32735

②出 願 昭55(1980)3月17日

⑫発 明 者 中谷光雄

横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作所生産技術研究

所内

⑫発 明 者 庄子房次

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑫発 明 者 渡辺猛志

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑫発 明 者 須藤亮一

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

最終頁に続く

明 細 書

- 1 発明の名称 薄膜形成用塗布液組成物
- 2 特許請求の範囲
 - (i) フェニル基を有するラダー型オルガノシリューンポリマーと、溶剤と、および配合比において 0.01~10 重量 % のジメチルポリシロキサンとよりなることを特徴とする薄膜形成用塗布液組成物。
 - (2) 該フェニル基を有するラダー型オルガノシリコーンポリマーの配合比は 0.5~20重量 * , 該密剤は沸点が 180で 以上のものにしてその 配合比は 80~9 9.5重量 * である特許請求の範囲 第1項配載の審膜形成用盤布放組成物。
 - (a) 酸フェニル基を有するラダー型オルガノシリコーンポリマーは相対粘度(1重量×ベンセン軽微、30℃)が11~30のポリフエニルシルセキオやサン、ポリ(メタクロロフエニルシルセスやオやサン)、ポリ(アエニルシフェニルシルセスやオやサン)、ポリチタノ

フェニルシロキサン、ポリポロノフェニルシロキサンよりなる辞中より選ばれた少なくとも1種の化合物よりなるものである特許請求の範囲第1項または第2項配数の薄膜形成用途布液組成物。

5 発明の詳細な説明

本発明はフェニル基を有するラダー型のオル ガノシリコーンポリマーの存譲を印刷法で形成 するための重布被組成物に関するものである。

サンなどの合成されている。また、これらの形 剤としてはペンセン、ジフェニル、ジフェニル オキサイド、メチルフェニルエーテル、エチル フェニルエーテル、シクロヘキサン、ペンゾニ トリル、メンチレン、デュレン、メタジメトキ シペンセン、トルエン、クロロペンセン、オル トジクロロペンセンなどが知られている。

本発明の目的は上記のような従来技術の欠点

フエルシロキサン , ポリポロノフエニルシロキ サンよりなる群中より過ばれた少なくとも 1 種 の化合物よりなるものである。

このような薄膜形成用強布液組成物を用いれば絶縁被覆膜,保護膜,配向膜などを印刷法により均一厚さのピンホールフリーのものとして得ることができるものである。

をなくし、印刷法によつて厚さが均一でピンホールフリーの強膜を形成できるラダー型オルガノンリコーンポリマーの薄膜形成用塗布液組成物を提供するにある。

以上の目的のための本発明になる薄腹形成用 難布液組成物の特徴とするところは、フェニル 基を有するラダー型オルガノシリコーンポリマ ーと溶剤と,および配合比において QG1~10 重量×のジメチルポリシロキサンとよりなるも のである。好ましぐは,該フェニル基を有する ラダー型オルガノシリコーンポリマーの配合比 は 0.5~20 重量 × , 該帝剤は沸点が 180t 以上に してその配合比は 80~925 重量×であるものであ る。該フェニル基を有するラダー型オルガノシ リコーンポリマーとして好ましものは、相对粘 度(1重量 * ペンセン語 液, 30℃)が11~300 ポリフエニルシルセスキオキサン。ポリ(メタ クロロフエニルシルセスキオキサン) , ポリ (ピフエニルシルセスキオキサン)。ポリ(フェ ニルジフエニルセスキオキサン)。ポリチェノ

\$.

本発明薄膜形成用歯布液組成物においてジメ チルポリオルガノシロキサンを配合したのは、 ラダ型オルガノシリコーンポリマーを容解する **溶剤は種類が限定され、溶解する溶剤のいずれ** を用いた盆布板にむいても,特にガラス面。Si O 本面, 金属酸化物面に印刷法で塗布した場合に 必ずピンホールが発生してしまい,との問題解 次化対して各種材料の配合効果を調べた結果。 釜布液にジメチルポリオルガノシロキサンを配 合するのが最も良いことを見出したことによる。 また、その好ましい配合比を Q 0 1 重量 *~10 重量 * としたのは、 QD1重量 * 未満ではその配 合効果が得られないこと。およびジメチルポリ オルガノシロキサンを配合すると密剤のタダー 型オルガノシリコンポリマー啓解力が減少する 傾向にあり、10重量がをこれるとポリマーが析 出易く,均一重度が得られなくなることによる。

本発明において用いる好ましいラダー型オル ガノシリコーンポリマーを相対粘度が 1.1~3.0と

特開昭56-129261(3)

したのは、11未満のものを用いて得られる乾燥強膜は酸強度が弱く実用的でないこと、および30を2えるものはいずれの溶剤を用いても核の粘度、降伏値が非常に高くなり、印刷した強膜が容易にレベリングせず、均一厚の膜が得られないことによる。

本発明において用いる好ましい溶剤を、その 沸点が180で以上のものとしたのは、180で未 濃の沸点の溶剤を用いた液を印刷した場合、印 刷された査膜が良好にレベリングしないことを 見出したことによる。

以下に本発明を実施例および比較例の試験例につき詳細に説明する。

試験例: 1~46

試験例 1~4 6中,例 1~1 1,12~2 5,2 4~3 6 ,38,42 は比較例にして本発明によらぬもの, 例 37,39~41,43,46 は本発明の実施例である。

本試験例においては、相対粘度の異なる各種のラダー型オルガノシリコーンポリマー、各種の番別、各種の添加物につき、それらの配合比

を循々に変えた被よりなる、各種の本発明によ ちぬ比較例の場合、および本発明による実施例 の場合につき組成物を作成し、被の状態および 各種基板にフレギソ印刷法で印刷した重膜の厚 さの均一性、ピンホールの有無を調べた。また との整膜を 250 でで 30分間乾燥したのち、膜強 度をクロスカット試験法で評価した。それらの 組成物の組成およびそれらにより得られた結果 を第1~4回の表に示す。

第1 図の投に示す比較例である試験例1~5 の結果から、厚さの均一性、膜強度に優れる強 膜を得るためには相対粘度が11~30 のポリフェンルシルセスキオキサンを用いる必要がある ことがわかる。このことは第1 図の表に示す比 較例である試験例 6~1 1からわかるように、他 のライダー型オルガノシリコーンポリマーについても同様であつた。

第 2 回の扱の比較例である試験例 1 2~1 4 KCみ られるように、ポリマー濃度が 20重量 * をこえ ると良好な強腰を得ることができぬことがわか

った。

また、第2図の表の比較例である試験例15~ 23にみられるように、沸点が180で未満の密剤 を用いた塗布液では、いずれも均一厚さの盆膜 が得られず、180℃以上の沸点の密剤を用いた **強布液の場合は均一な厚さの盆腹が得られた。 遠膜のピンホールについてはポリマーと溶剤と** のみからなる第1回の表および第2回の表に示 す比較例である試験例1~24の重布核ではいずれ もその発生がみられた。このため、ピンホール 発生防止効果をみるため約130種類の化合物の 添加効果を調べた。.第3図の表に示した試験例 24~37はその代表例である。表からわかるよう に、ビンホール発生防止に対して効果のあつた 添加物はアクリルポリマー, シラン化合物,ジ メチルポリシロキサンだけであつた。しかしこ れらのうち、アクリルポリマーはその症加効果 が充分でなく完全にはピンホールの発生を防げ ない。また,シラン化合物はピンホール発生防 .止に対しては非常に有効であつたが、これを蘇

加した液を長時間放催しておくと液が白潤し易間斑があつた。本発明組成物におけるビンホール防止効果の説明のために比較例として試験例24~36,実施例として試験例37を代表例として選んだのは上記の理由によるものである。

第4図の表に示した比較例である試験例 38,42, 実施例である試験例 39~41 かよび 45~46 からわかるように,上記のピンホール防止効果のある添加化合物であるポリシロキサンは,0.01重量×未満の配合量では充分な添加効果がなく、また 10重量×をこす配合量では塗布液の日潤を起こす。

以上の比較例かよび実施例である試験例1~46の結果から、本発明による構選形成用途布依 組成物が優れた塗護特性を与えることが実証された。なか、第4図の表にかける実施例45~46にかられるように、本発明の塗布液組成物は各種の基板にかいても良好な塗膜が得られる。

以上の説明に明らかなように、本発明になる 薄膜形成用塗布液組成物を用いれば、各種基板 上に均一厚でピンホールがなく、膜強度に後れた強膜を形成できる。また、この強膜形成を印刷法でできるので、所望のパターンのものが1 工程でできて、プロセスの簡略化、強布液の効率的使用が可能となる。それに加えて、上記の優れた特性をもつ膜が得られるので、絶録層、保護層、液晶配向膜形成などに用いたとき、その電子部品の信頼性を大幅に向上できる。このよりにして本発明の効果は極めて大である。

4 図面の簡単な説明

第1 図,第2 図,第3 図,第4 図は本発明の 実施例およびそれに関係るる比較例の試験例に おける液組成,液の特性およびそれを用いた塗 膜の特性を示した表である。

代理人弁理士 簙 田 利、幸

/			#.		•:						8 2		
逐	# 65°	н	c۷	F2	*	5	ω.	. 4	80	۵	10	11	
#	ギ リ マー (相対粘度)	ポリアスニルシルセスキ オキサン(L.O), Gat名	ポリフエニルシルセスキ オキサン(L.1), Gwt名	ポリフエニルシルセスキ オキザン(1.47), Swt名	ポリフエエルシルセスキ オキサン(3.0), 8申も第	#97x=Ronex4 4442(35)6mt\$	#1) * # 9 0 00 0 7 12 1A. \$ 10 4 2 4 4 4 4 5 5 (1.37), 6 wes	が)ピフェコル シルセスキ はキサン(1.4) ₁ 6mt名	4) (7x+ne7x=n 2n+x+4+4) (13), 6ut\$	#) + + / 7 x z n 5 z + + 5 z (1.9), 6 mt \$	ボリボロンシロキサン (1.2) 6wt名	メチルラダーシリコーン ポリマー	
板	海 (京 (京 (京)	8-Tセチルシタロ ヘキサノン (820世) 94mt第	म	A	E L	Œ.	世	T	عا <u>ق</u>	구 (년	直	1	
₩.	、 で で の の の の の の の の の の の の の の の の の	ا پر ا	า น	า 🌣	. ₩	# っ	₩	44	# 7	ئ. بر	า น	, # C	
***	・角)	est.	42	ex	-cx	13rdc	45	4	625	ex .	æ	α¥	
***	186	S10x (對7-3) 第5本概	和国	工山	ME	E	耳	省自	# :	E Ti	न्छ	. IS	
#3	性的 の的一性	. 121	€	· ect	ᅋ	#	es .	===	æ	ex	œ	œξ	
蛛	アキの	粧	120	. (C	#	; (E	Η¢	- 	慄	iqe.	· ·	Įm:	
##i	100 E	棚	cos	: 124	·ex	- □==	out .	-ex	441	œζ	æ	424	

		THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TW		#4 ————————————————————————————————————		•		84			E			
	Œ	m /m	113	13	14	15	16	17	1,8	19	20	21	22	.23
₅₀	#9	· 1 · 4 · (田政部区)	#サフエニルシルセスキ オキサン (1.4.7) 10wt名	がリフエニルシルセスキ オキサン (1.4.7) 20wtst	ポリフュニルシルセスキ オキサン (3.4 ?), 25wt第	がリフェニルシルセスキ オキサン (1.47), 6mt名	<u>ال</u> ا	न 😉	ं न ७	(a) E	例 上	- 1 - 1	· E	. ख
	布教题系	安集)	8-744120 ~4412 (2200) 90mtg .	2-7+fx>9a ~4+/> (2200) 80mt§ .	2-744250 ~**/> (220U), 75mtg	ペンゼン (800), 94mt系	T=7-1 (1540), 94#1\$	0-x1+5/mis (1710), 94mc8	n - 1140 paz) (1770)04#t\$	\$1#\$6 (19\$1)	\$345 (16th)	7.44 kn 64 7.44 kn 64	~3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	##~? + o - n (220T), 94#1\$
	48	パンホータ(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	٦ 4	به	.) #	ว ⊉	ب د	₽	٦ پ	า ซ	٦,	φ	<i>‡</i>	າ . ∉
	Æ	表の状態	42	ce	+n(t	64	랟	cκ	t t(**	쁘	6 23	면	۔
	#6	腐	- E	到上	Si0x 13/-4	壓	F. F.	五阳	귀년	鱼	西元	10	15 1	1
	Æ	歯原点 鼠の性	Œ	ex.	5000	布	· * AB	*A.A.	9 A.A.	柏	के क्र	et.	Œ	প্র
	は、日本	のかが の位数 を	柜	. #F	年	桩	. 172	#	#	秨	存	ig:	#	华
	\$ 1	A	æ	В	et.	æ	Ą	84	et.	虹	ex	.uet	ব্	æt ·

	##.	1	œ	σĭ	.ext	44(त्य	œ	æ	中长田田	Φ.π. Φ.Ω	424	ď	떠	684	-CEX
	\$ *	びまの かしか が を を を を を を し が し が し が し が し が は が が が が が が が が が	ħ	存	梅	#	, files	極	≱ € .	钟打	如如	年	#	15 6	草	離
	10 28	まなり	400	40%	α	÷	朴	₹	Ą	£ .	æ	ex .	æί	œ .	ŧξ	e t(
	椒	輝	用上	同上	刊回	310x付 ソーダ ガラス 新	7回	田田	同上	阿上	剛上	ন গুল	到日	題.	闽上	压
	26H	彼の状態	À	, Ā	a t	· ex	(C)	2	À	¥	æ	र्थ	は対象の	19 €	. A .	च्य
	(大) (1)	高 全 パンサート 写 市 色 (2 - でモチルシシロ ソルビタンモノ キレエート (NIKKOL-S0-10) (220で195wtst 1mtst	がりまやシスチレン ノニルフエニルエーテル (AIXXOL-NP-2) 1mt名	ラウリルトリメチル 7ンモラムシローライド (コータミンス名下) 1また第	2-7セテルショロ ボリオキシエチレン トルキケアミン (72-105) (2201), 93mt第 1mt第	909ル 硫 酸 7シモニウム (xマールAD-25K) 1wtst	フルビタンモノ ラウレート (ノニオンLP-20R) コルギ男	#リオキシエチレン オラキハフエニハエニテル (Nowcol 864) 1mt男	77912年9年 阿 上 (MS 2003) 1 m t名	7カリルボリマー 同 1: (MM 2005) 1 m t 名	7.7 氧.	びユチルジェトキッ 同 L シサン(KBH 202) 1mt名		メチルソエニル ジメトキシシラン (KBM 112) Imt&	ジャチルボリ シロキサン (SH-200) : 1 W L M
	#	~ ~	2-Tt -**/ (22001)			,				_						
2	#	ポーリーマ (相対粘度)	न १९	ગ છ	· 子 函	ボリフエニルシルセスキ オキサン (1.47), 6mt名	7 W	王 閨	구 19 ·	EE FE	' । ©	7 E	, F1 (M	五. 庄.	.⊒ F.	교
	百	H H	*2	25	26	27	28	- 28	30	31	38	33	3.6	. 85	36	37
	/			# *				8								水稻 家

#22	配线板	421	œ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ex	₩	æ	σx	1 24	व्य
100 400	とまる か 存 ・		Æ	雅	羅	戡	攤	Æ	難	Æ
Æ	発展は少年	44	ਖ	Ŗ	ŧ	不良	₽ ¥	क्ष	Œ	æ
##R	₩.	, नाम	न 🔟	810x (勢/・・・ かラス都	阿上	ME	ゾ-ダ ガラス 類	T102 竹/- 9 打7種	Ing 9.	9 U & 1 H 2 V \$
4574	株の状態	ø	. 184	Ą	ধ	8	æ.	Ą	cκ	œt
	ボンキ・ル 時 止 剤 (歯弱名)	97+***; \$044 (9H-200) QQOS#\$	ジメチルボリ シロキサン (SH-200) 5wt%	ジメチルポリシロキサン (SH-200) 5 mtst	3x+n#190442 (SH-200) 1046	9/40*/9/04#5 (SH-200) 15#t%	914AKIJ50445 (SH-200) 1#18 '	用	T (b)	五
超	(安保)	2-7+4400 ~4417 (220U) 9399384	2-7+4200 1(220U) 9399#t\$	2-744250 ^************************************	2-744220 04472 (2200) 84mt%	2-745Ab2b ~447b (220U) 79#t\$	2-7セチルシクロ ヘキサイン (220℃) 95wt第	39	<u>م</u>	E.
4e 4ei	まりま - (相対結束)	打 题	구 면	がリフエニルシルセスキ まキサン: (147), 6wt名	. 11	-	FF .	. i	æ	區
(年	E E	38	39	9	41	3	43	44	4.5	46
	1	比較課	*	# E		无 意		₩ . ±	8 2	

第1頁の続き

⑦発 明 者 横野中

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑦発 明 者 磯貝時男

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑩発 明 者 松山治彦

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

@発明者東和文

茂原市早野3300番地株式会社日 立製作所茂原工場内

①出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿二丁目1番 1号